

東京エレクトロン

2009年3月期 第2四半期決算説明会

2008年10月31日

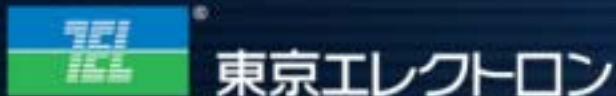
資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2009年3月期 第2四半期決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2008年10月31日

2009年3月期 第2四半期決算(連結) 当第2四半期(累計)の業績

(単位:億円)

	2008年3月期 前第2四半期累計	2009年3月期 当第2四半期累計	対前年増減	2009年3月期 当第2四半期累計 (8/8予想)	差異
売上高	4,763	3,012	1,751 -36.8%	3,015	2
SPE	3,792	2,087	1,705 -45.0%	2,068	19
FPD	436	401	34 -7.8%	410	8
EC/CN	532	521	11 -2.2%	535	13
その他	2	2	0 -14.4%	2	0
売上総利益	1,653 (34.7%)	910(30.2%)	743 -44.9%	-	-
販管費	703 (14.8%)	647(21.5%)	55 -7.9%	-	-
営業利益	950 (19.9%)	262 (8.7%)	687 -72.3%	225 (7.5%)	37
経常利益	957 (20.1%)	289 (9.6%)	668 -69.8%	250 (8.3%)	39
税前利益	982 (20.6%)	286 (9.5%)	695 -70.8%	250 (8.3%)	36
当期純利益	624 (13.1%)	173 (5.8%)	451 -72.2%	150 (5.0%)	23

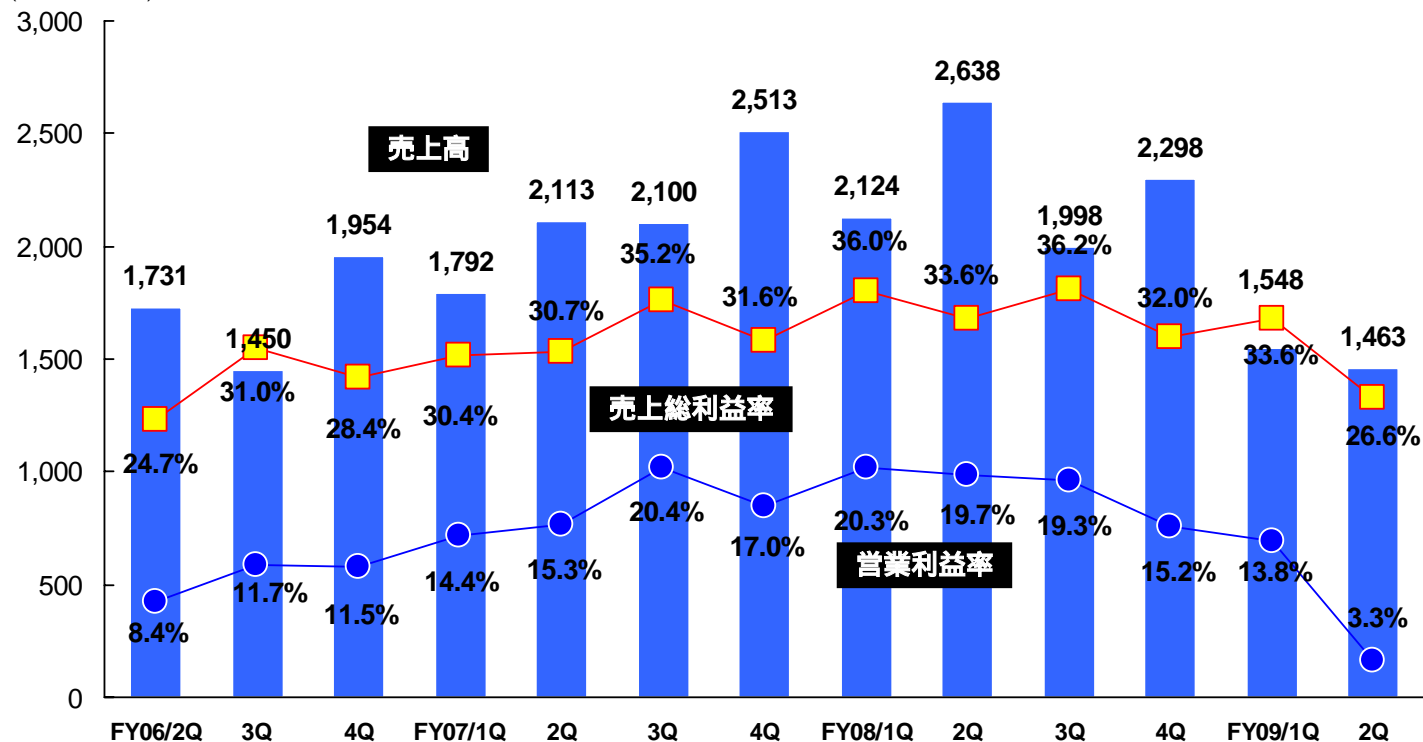
SPE: 半導体製造装置, FPD: FPD製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

売上・利益率推移

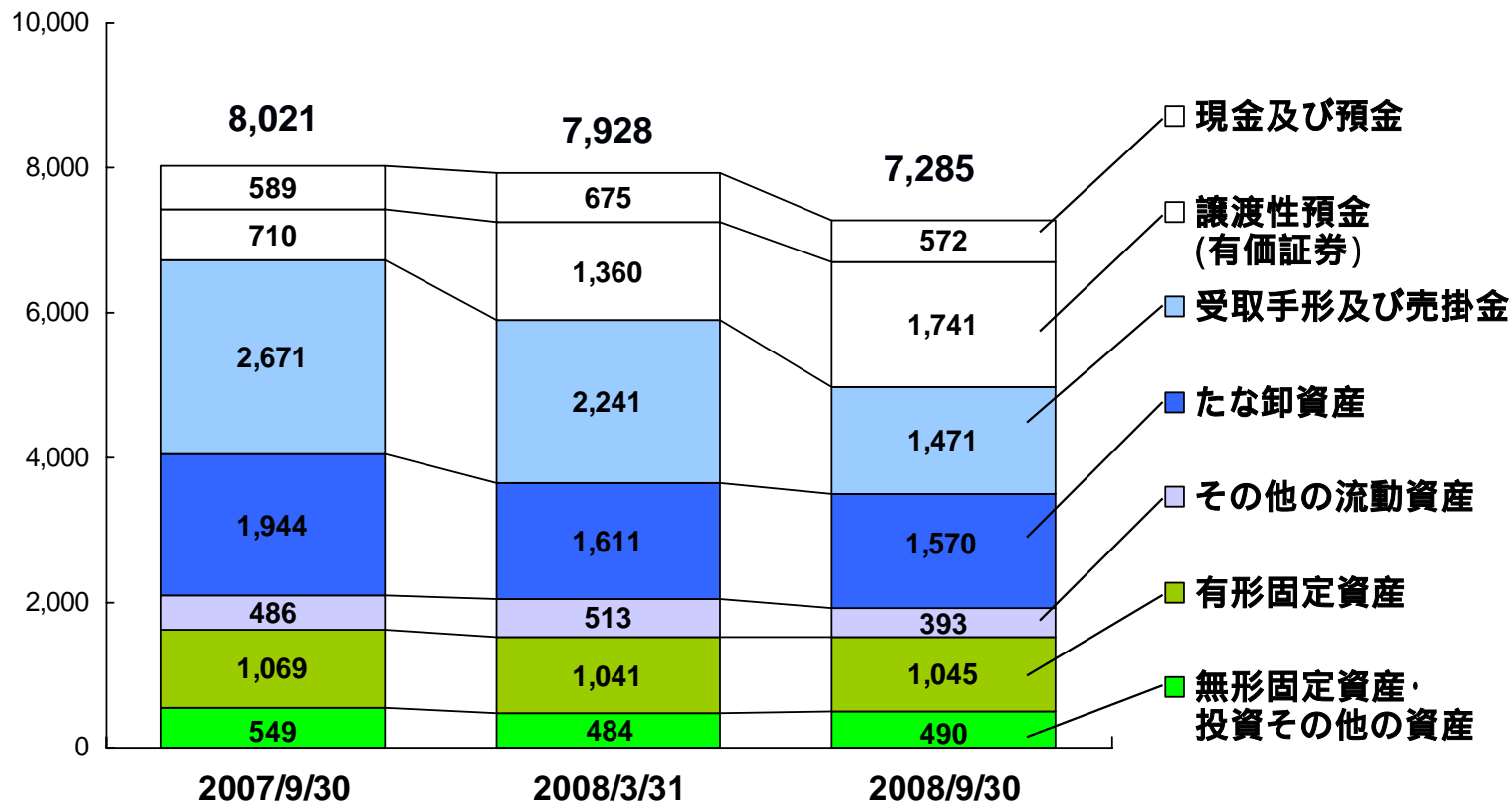
(単位:億円)



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

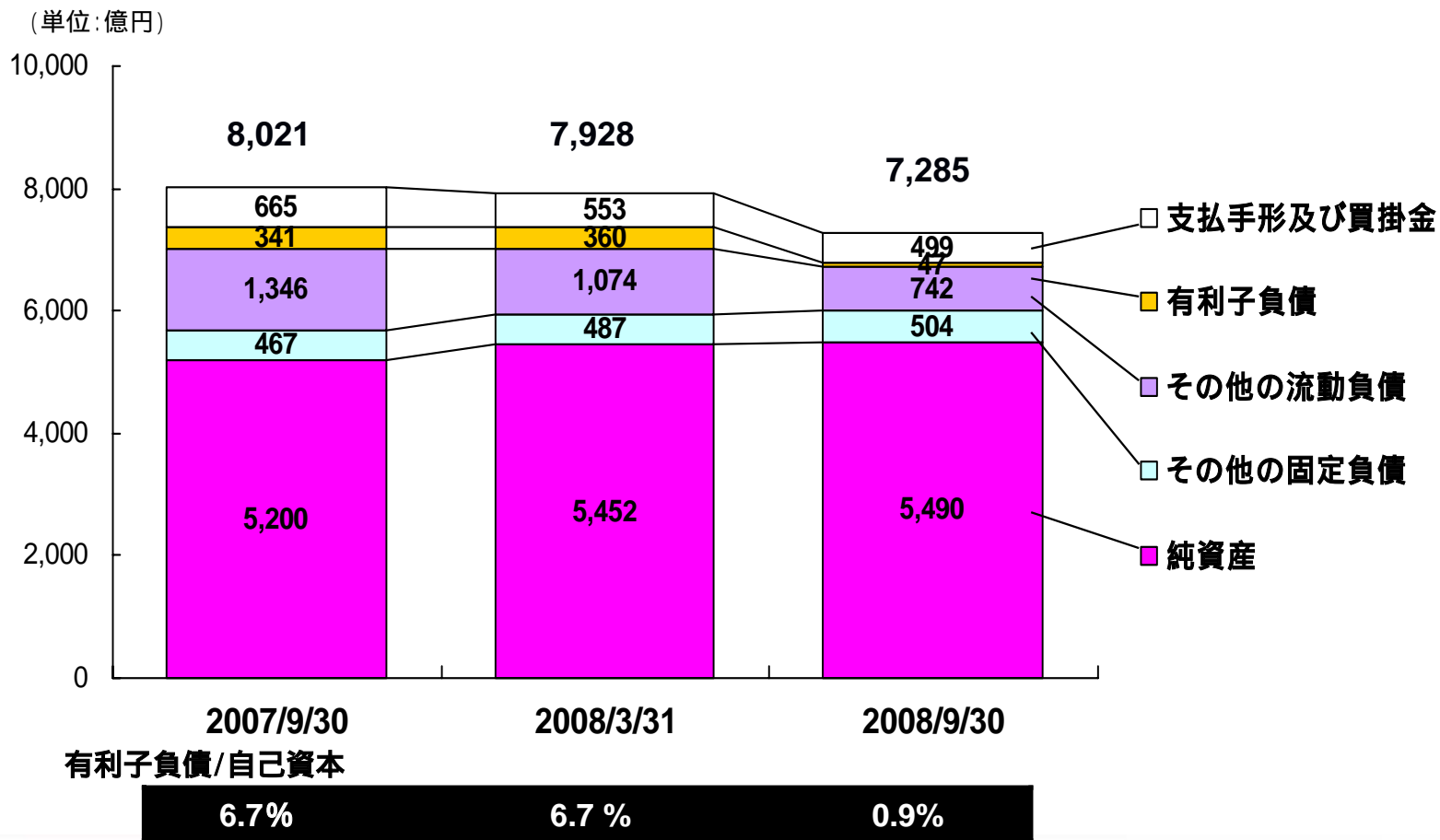
資 産

(単位:億円)



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

負債・純資産

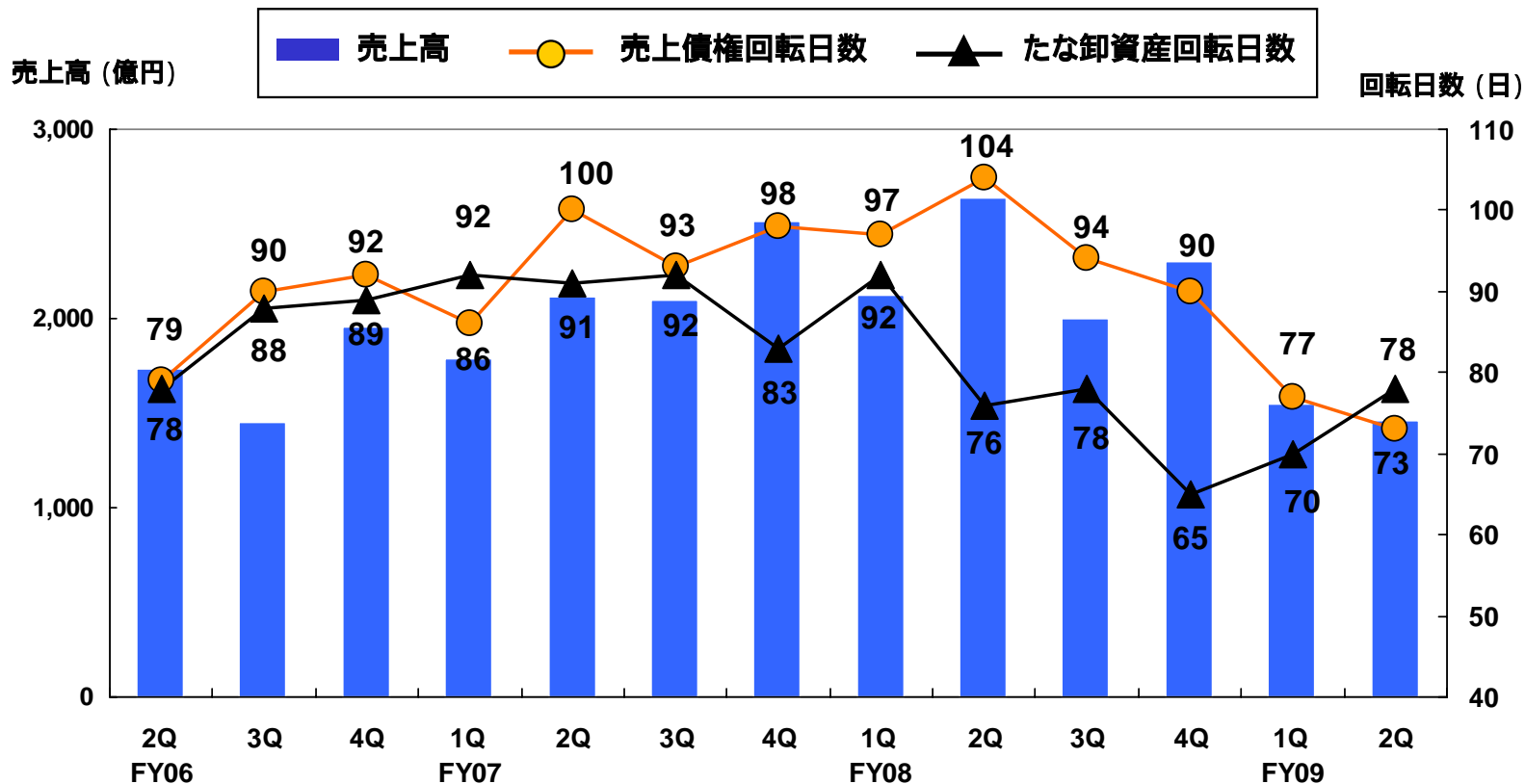


* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権 + 少数株主持分)



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

たな卸資産・売上債権の回転日数



*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2008年3月期 第2四半期累計	2009年3月期 第2四半期累計	2008年3月期 12ヵ月(ご参考)
営業活動によるキャッシュ・フロー	205	846	1,169
税前利益	982	286	1,692
減価償却費	98	107	214
売上債権・たな卸資産・仕入債務・前受金	▲431	803	55
法人税等の支払額	▲441	▲282	▲737
その他	▲1	▲68	▲55
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲85	▲1,039	▲301
設備投資等	▲82	▲109	▲190
その他	▲2	▲929	▲110
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲163	▲413	▲270
有利子負債の減少	▲61	▲313	▲41
配当金の支払額	▲109	▲98	▲234
その他	6	▲1	5
現金及び現金同等物の増加額	▲44	▲615	591
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,299	1,320	1,934
現預金及び譲渡性預金の四半期末(期末)残高	1,299	2,314	2,035



2009年3月期 第2四半期決算(連結) 事業の種類別セグメント情報

営業利益・営業利益率

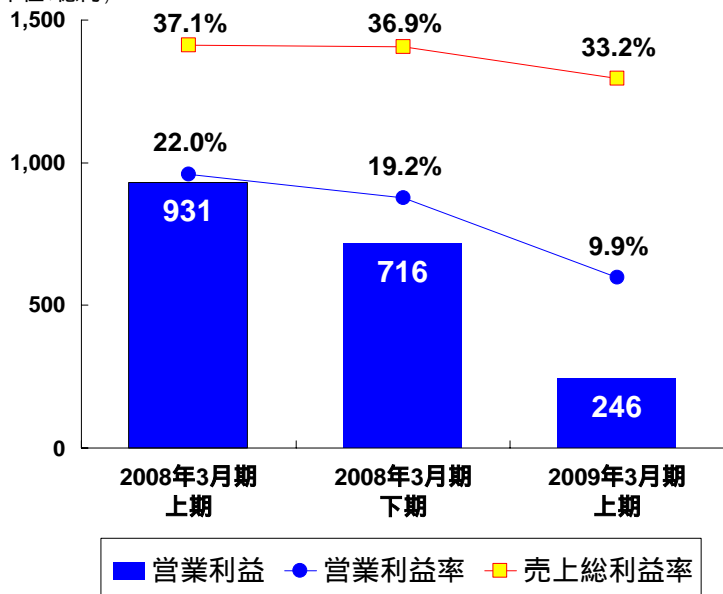
産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

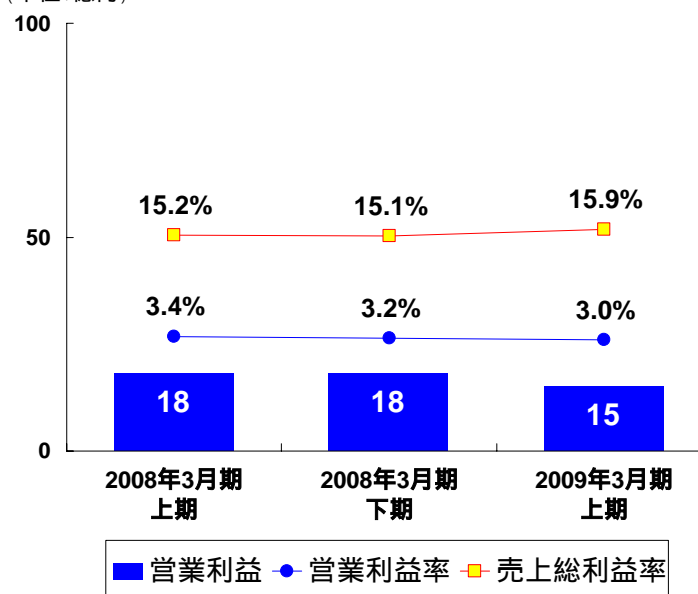
電子部品・情報通信機器

(半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、ミドルウェア・ソフトウェア、その他電子部品等)

(単位: 億円)



(単位: 億円)

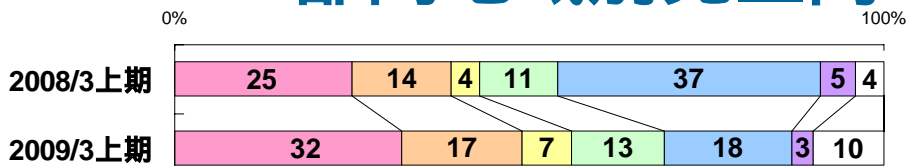


・セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



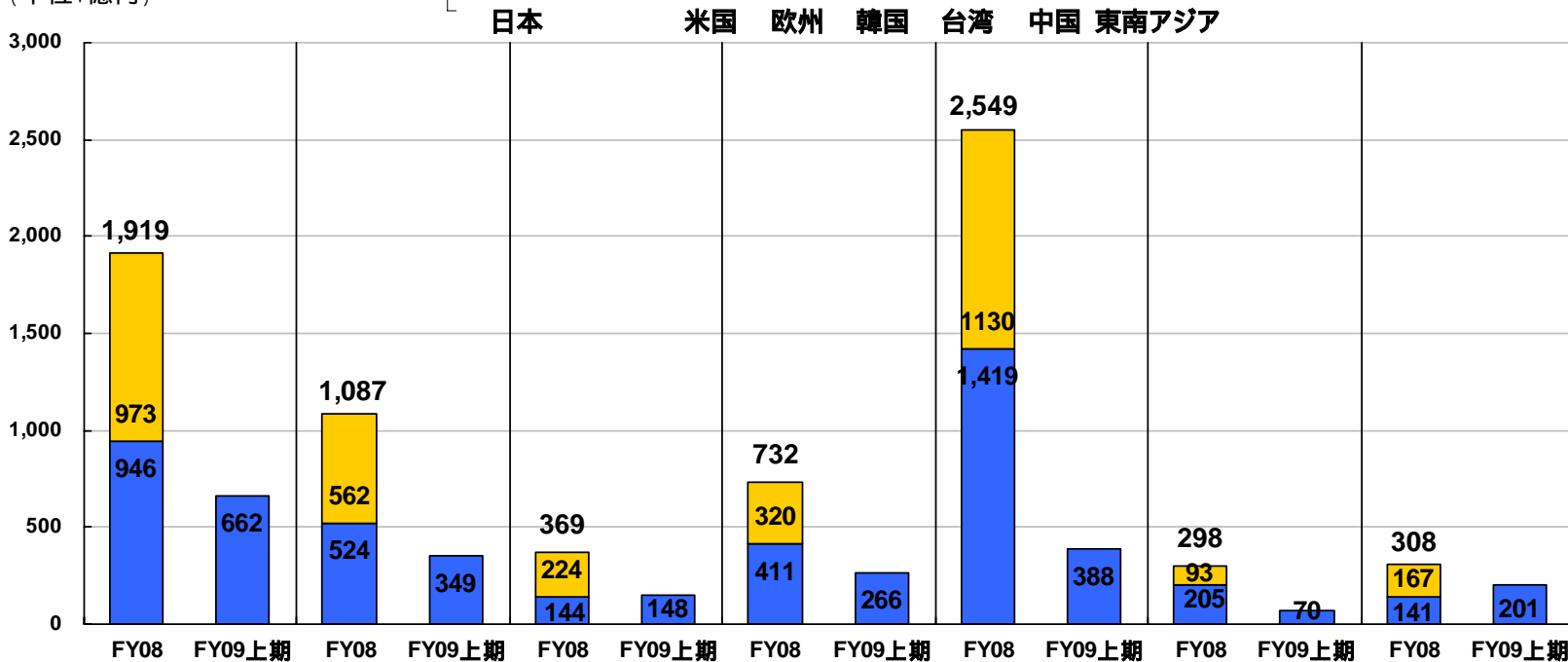
2009年3月期 第2四半期決算(連結)

S P E 部門地域別売上高



2008/3 上期 3,792億円
2009/3 上期 2,087億円

(単位: 億円)

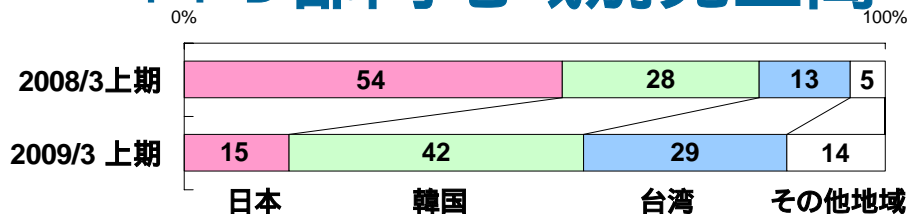
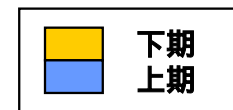


[当上期対前上期]

地域	日本	米国	欧州	韓国	台湾	中国	東南アジア
変化率	-30.0%	-33.5%	2.7%	-35.2%	-72.6%	-65.8%	42.6%

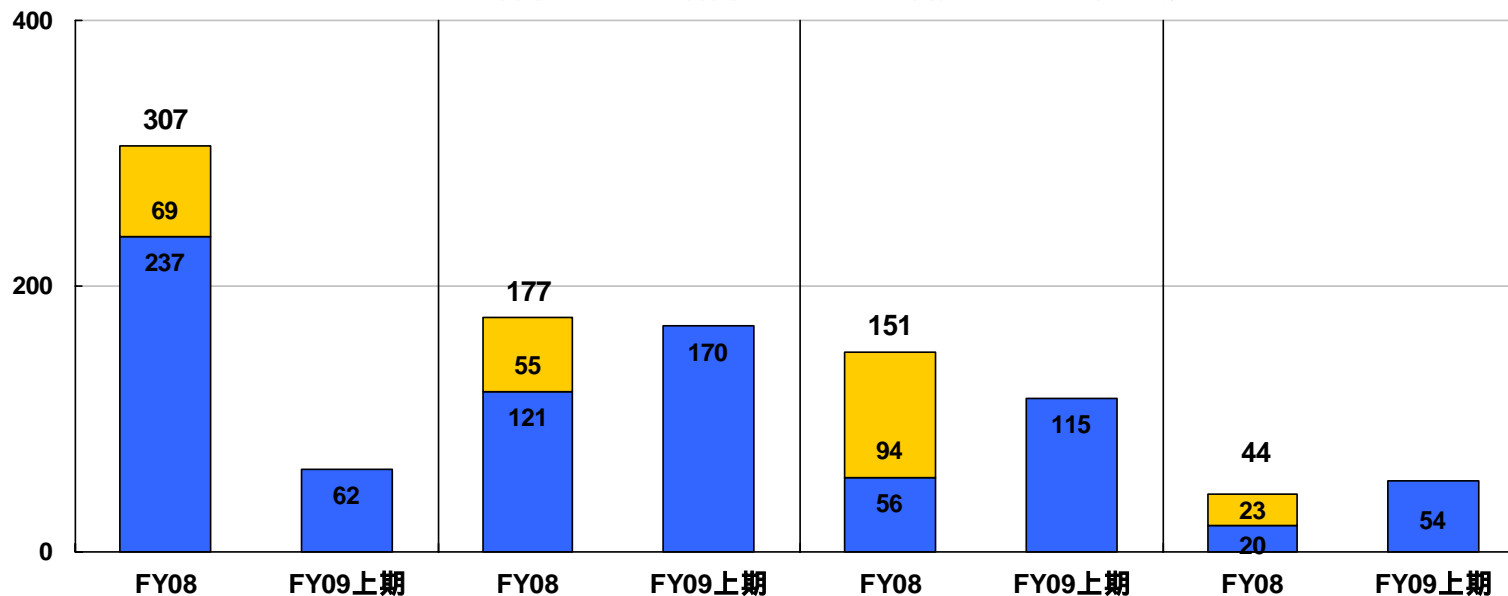


2009年3月期 第2四半期決算(連結) F P D 部門地域別売上高



2008/3 上期 436億円
2009/3 上期 401億円

(単位:億円)



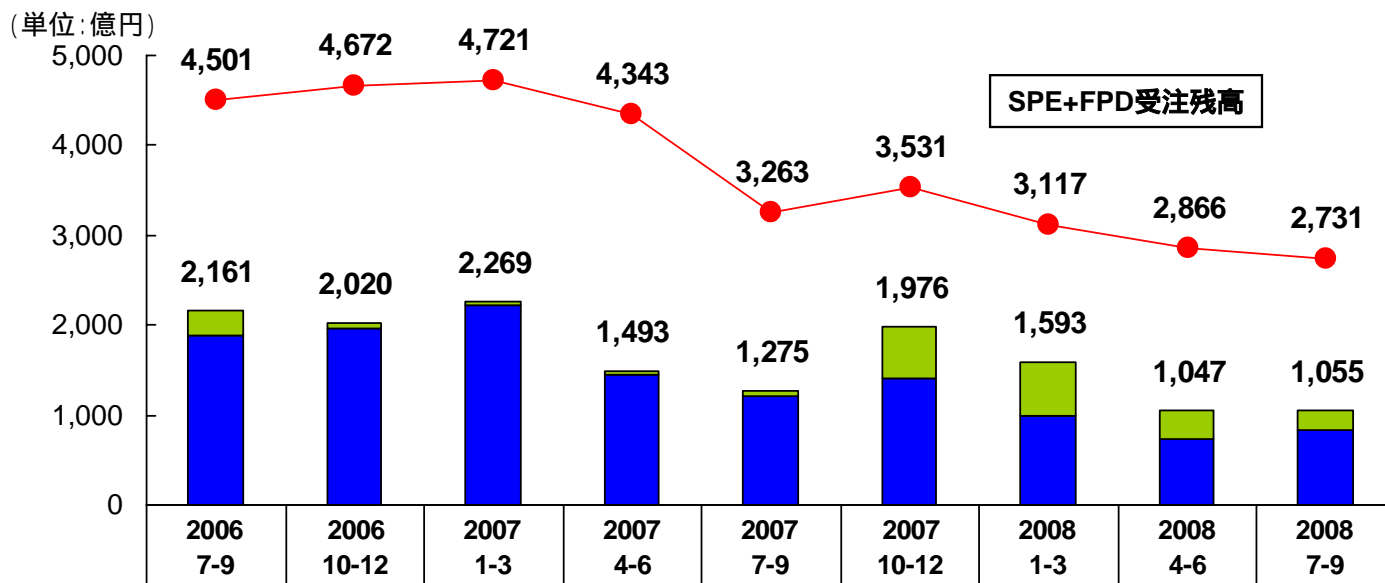
[当上期対前上期]

日本	韓国	台湾	その他地域
-73.8%	40.1%	105.1%	159.5%



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

SPE+FPD受注額, 受注残高



■ FPD製造装置 受注額	275	55	42	41	73	573	610	319	217
■ 半導体製造装置 受注額	1,886	1,964	2,227	1,452	1,202	1,403	983	727	837
受注額合計	2,161	2,020	2,269	1,493	1,275	1,976	1,593	1,047	1,055
● 受注残高	4,501	4,672	4,721	4,343	3,263	3,531	3,117	2,866	2,731

受注残高内訳

FPD	1,036	831	652	479	331	803	1,271	1,417	1,406
SPE	3,464	3,841	4,069	3,864	2,931	2,727	1,846	1,448	1,325

•2008年7-9月期については、太陽電池関連の受注がFPD受注及び受注残高額に含まれております。



四半期決算の推移



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

当第2四半期の業績

(単位:億円)

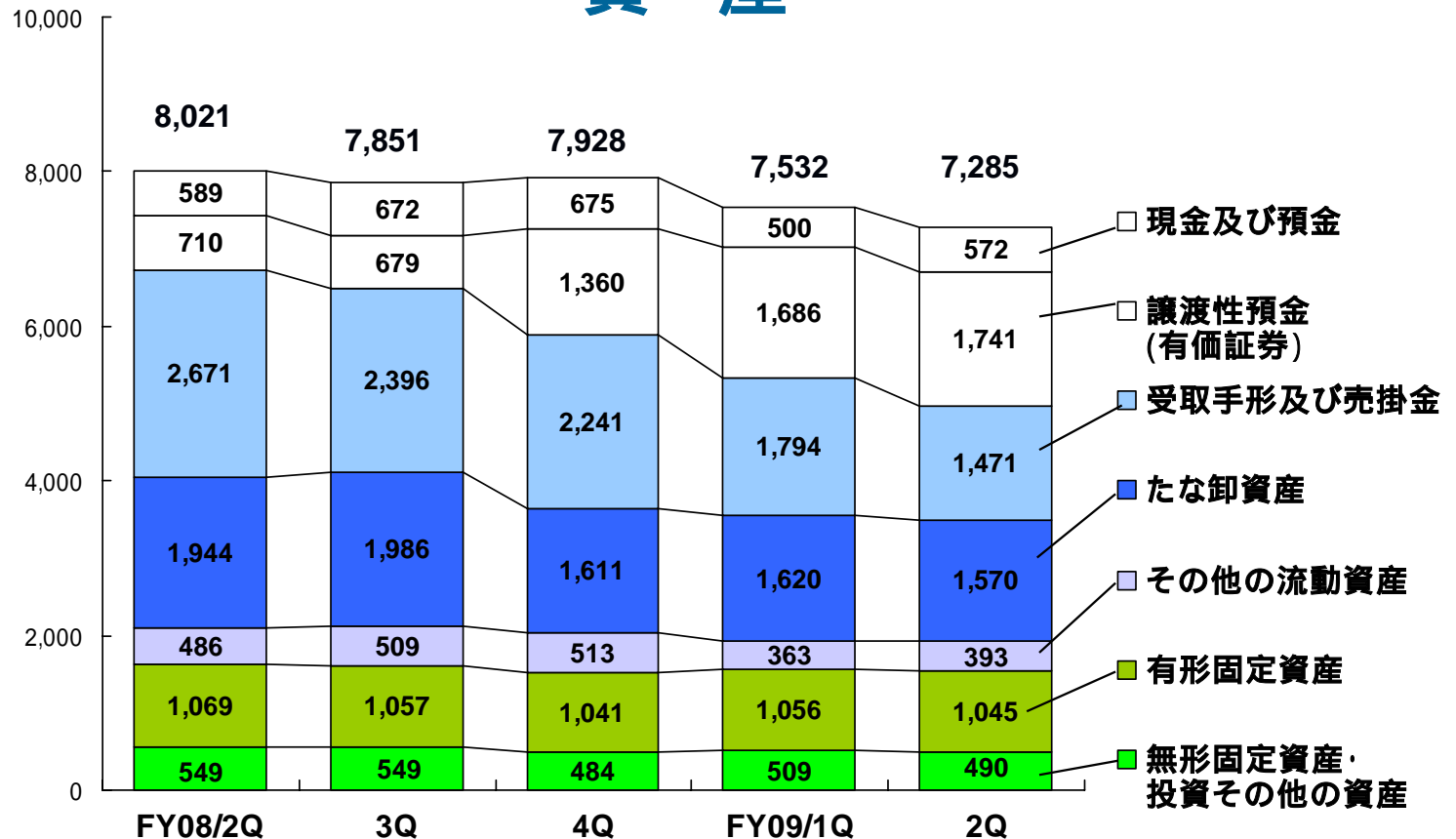
	2008年3月期				2009年3月期			
	3Q		4Q		1Q		2Q	
売上高	1,998		2,298		1,548		1,463	
売上総利益	724	36.2%	735	32.0%	520	33.6%	389	26.6%
販管費	339	17.0%	385	16.8%	306	19.8%	341	23.3%
営業利益	384	19.3%	349	15.2%	214	13.8%	48	3.3%
経常利益	397	19.9%	371	16.2%	222	14.4%	66	4.5%
税前利益	400	20.0%	310	13.5%	222	14.4%	64	4.4%
当期純利益	256	12.8%	182	7.9%	128	8.3%	45	3.1%
研究開発費	159		182		145		170	
設備投資額	41		57		55		48	
減価償却実施額	55		60		51		56	



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

資 産

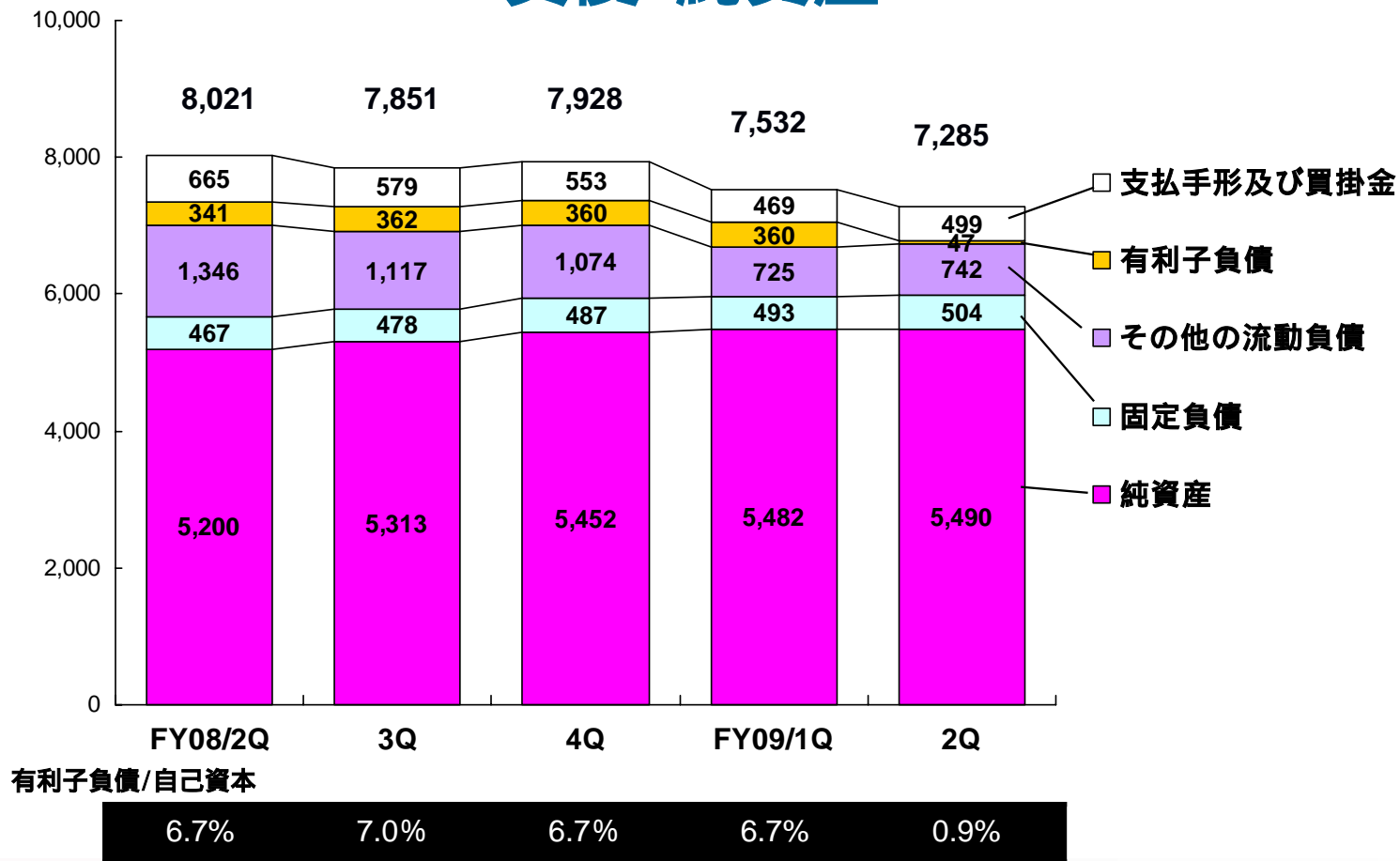
(単位:億円)



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

負債・純資産

(単位: 億円)



* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権 + 少数株主持分)



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

部門別売上高

SPE部門

(半導体製造装置)

FPD部門

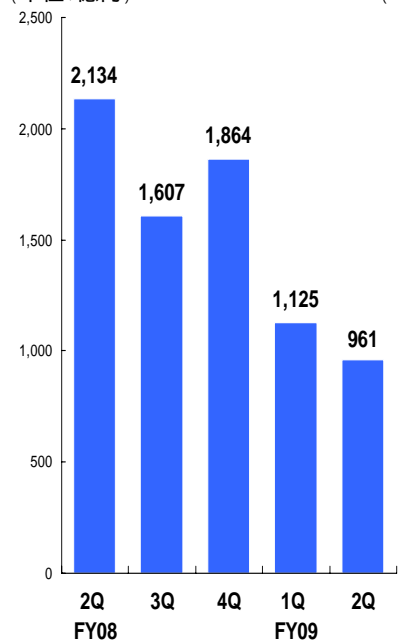
(フラットパネルディスプレイ製造装置)

EC/CN部門

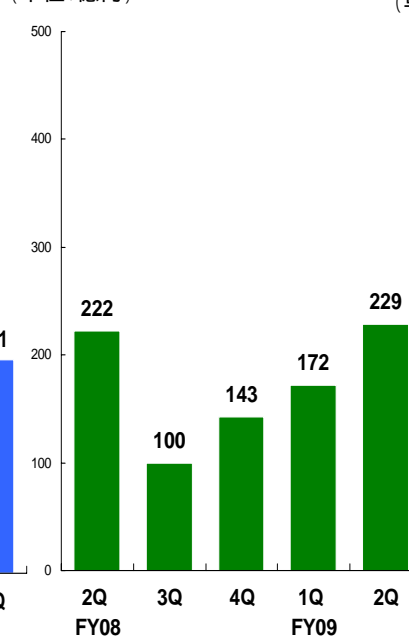
(電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

部門別構成比

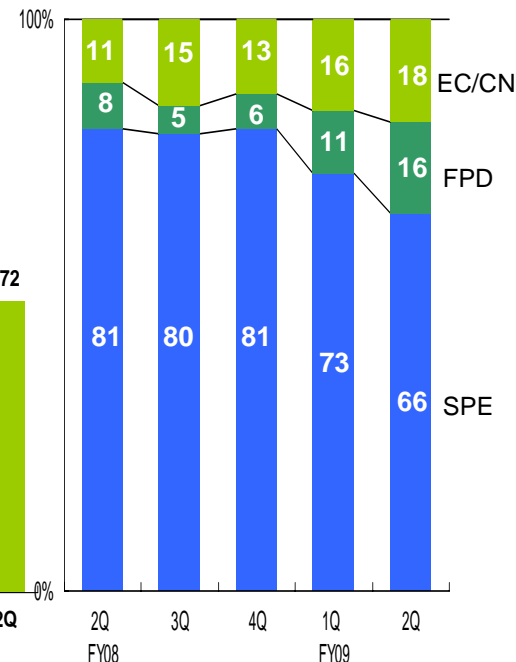
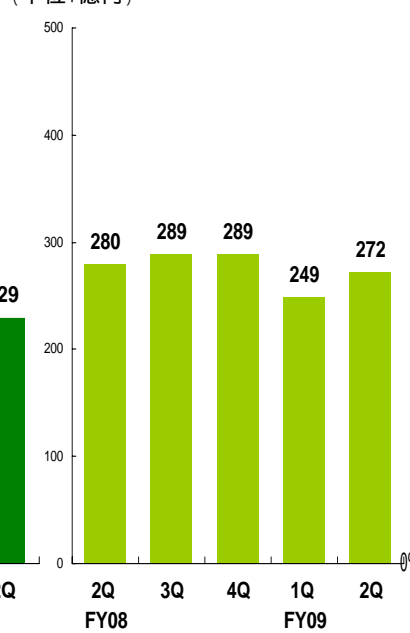
(単位: 億円)



(単位: 億円)



(単位: 億円)

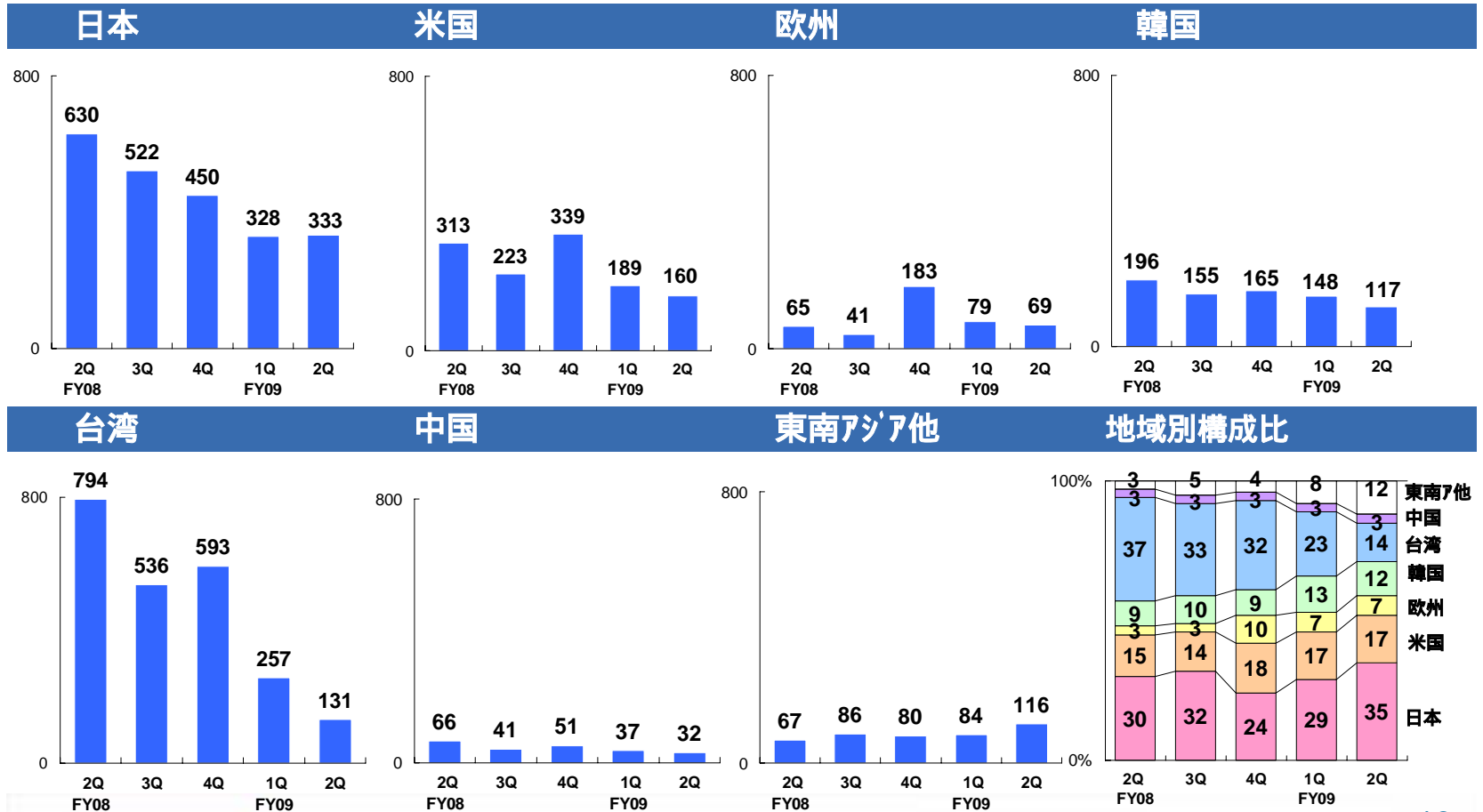


* 上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります (FY09/2Q売上高1億円)。



2009年3月期 第2四半期決算(連結) S P E 部門地域別売上高

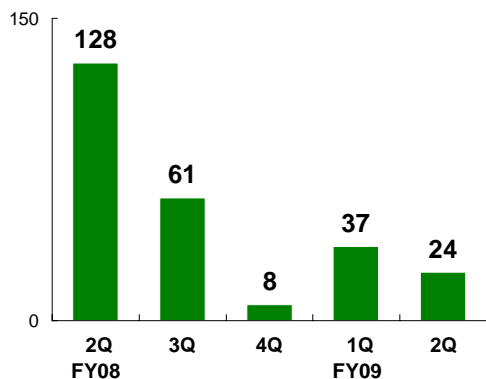
(単位:億円)



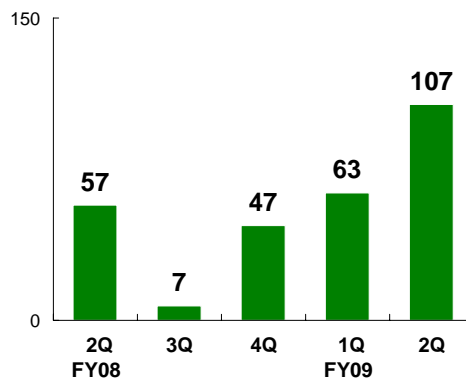
2009年3月期 第2四半期決算(連結) FPD部門地域別売上高

(単位:億円)

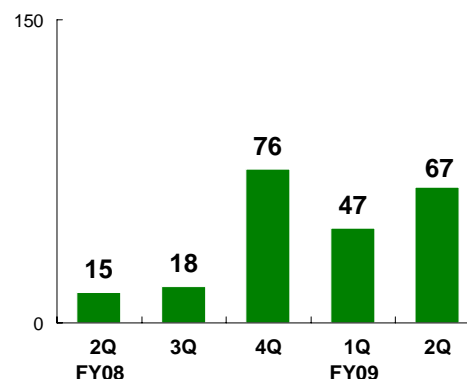
日本



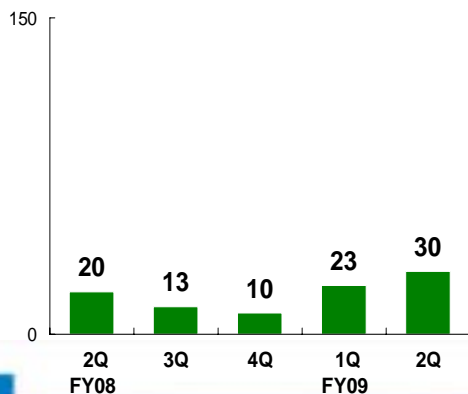
韓国



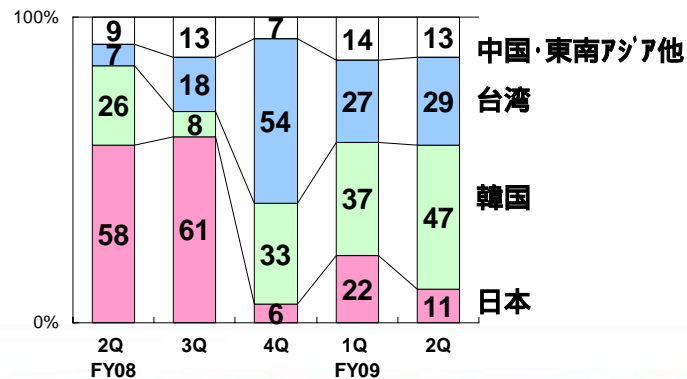
台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比



2009年3月期 第2四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2008年3月期				2009年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	295	500	206	756	346	499
投資活動によるキャッシュ・フロー	46	39	389	173	6	1,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	142	21	104	2	100	312

現金及び現金同等物の増加額	484	439	287	923	241	855
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

現金及び現金同等物の期末残高	859	1,299	1,011	1,934	2,176	1,320
----------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

現預金及び譲渡性預金の 期末残高	859	1,299	1,351	2,035	2,187	2,314
---------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------



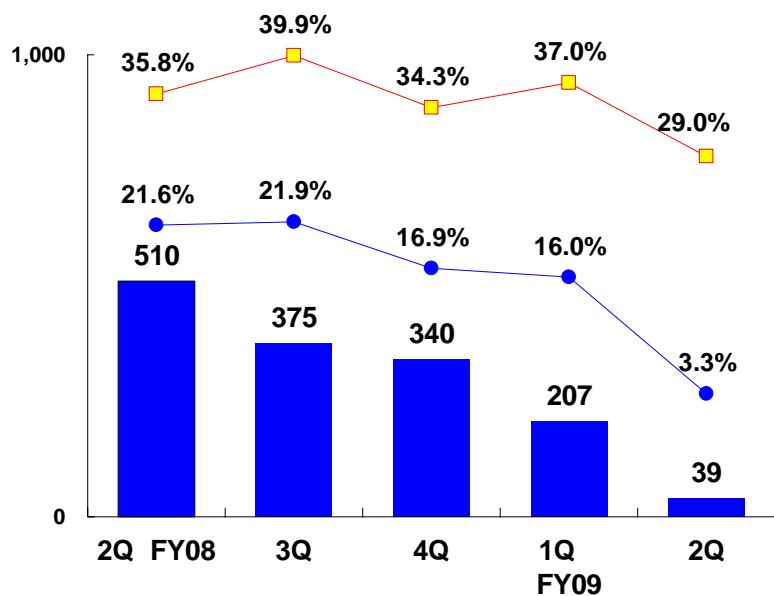
2009年3月期 第2四半期決算(連結)

事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

(単位:億円)

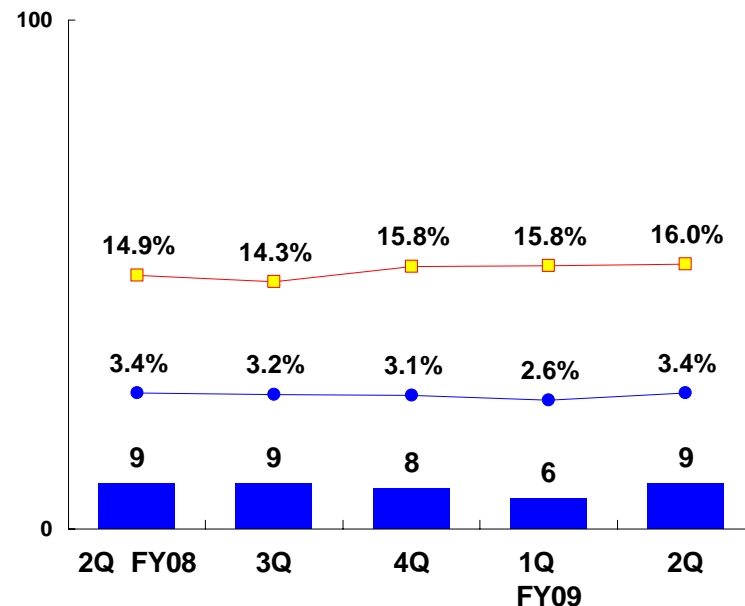


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、コンピュータ・ネットワーク機器、ミドルウェア・ソフトウェア、その他電子部品等)

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

●セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。

